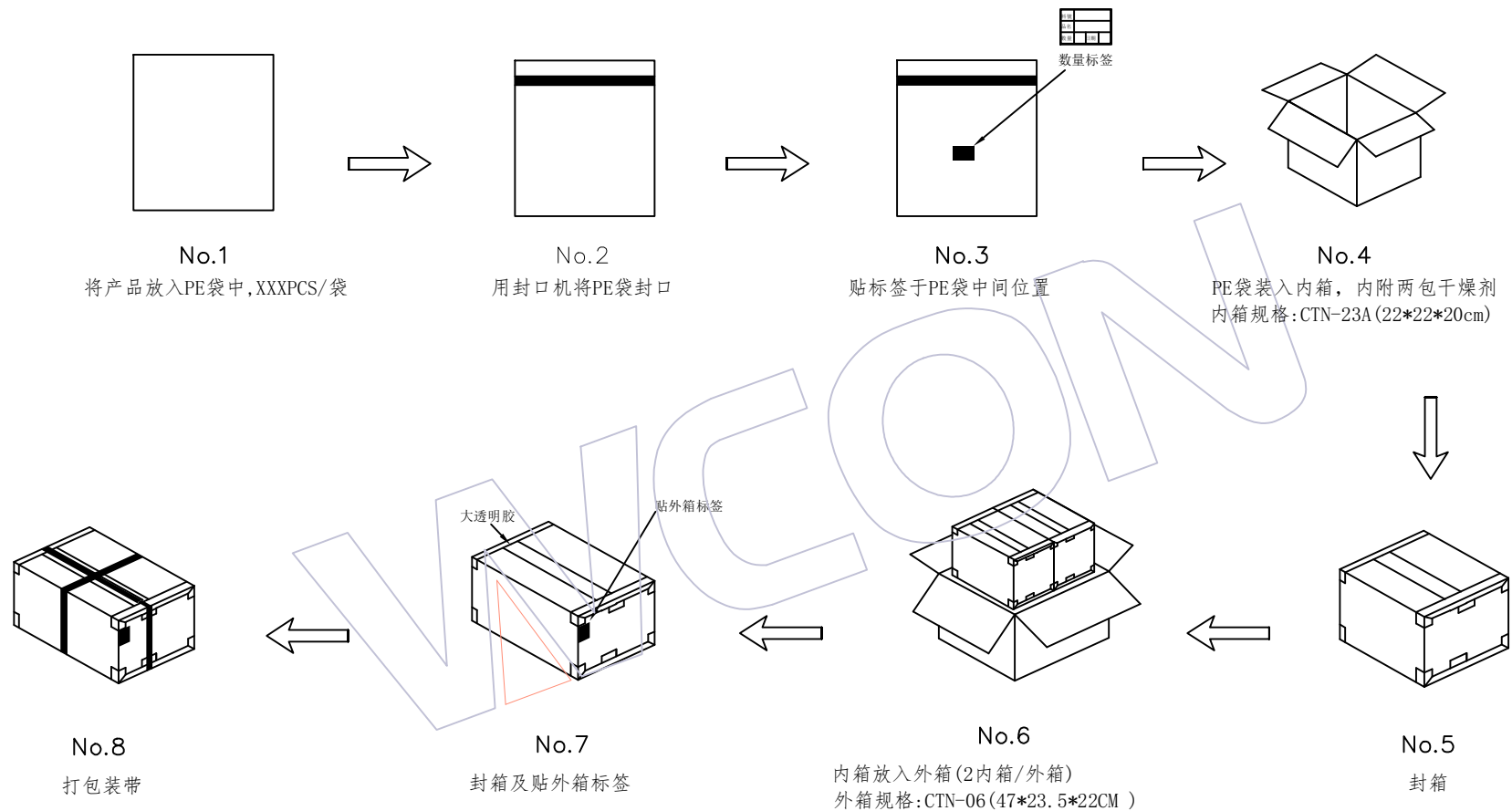


HSF



说明

1. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
2. 标签如客户有特殊要求,则按客户要求黏贴;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型,另出国内客户,未打包装带。
4. 未尽事宜依据交货注意事项。

变更 记录						零件图		颜色			SCALE	1:1	WCON WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO.,LTD	
						X.		材质			UNIT	mm		
						X.X	±0.10	MATERIAL			SIZE	A4		
						X.XX	±0.05	设计	苏 珊	2023/03/16	SHEET	1/1		
	A0	2023/03/16	NEW			X.XXX	±0.02	DESING					料 号 PART NO.	WF2544-WSXXB01
						Angle		审核					品 名 TITLE:	2.50mm Wafer,Housing,XXP, 袋装规范
	版次	日期	变 更 说 明	变更	核 准	X.	± 2'	CHECK			PROJ.			
	REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	核 准						
								APPROVE						